PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-153720

(43) Date of publication of application: 09.06.1998

(51)Int.CI.

G02B 6/28 G02B 6/42

(21)Application number: 08-314009 (22)Date of filing:

25.11.1996

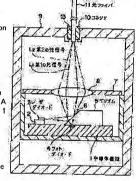
(71)Applicant : SONY CORP (72)Inventor: INOUE TATSUO CHOKAI YOICHI

(54) OPTICAL TRANSMITTER AND RECEIVER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to secure sufficient performance, reliability in an optical communication circuit without increasing a light emission quantity of a light-emitting element emitting an optical signal, by making nearly half or above of the light quantity of the optical signal emitted from an end surface of an optical fiber reach a light-receiving element with the optical signal emitted from the lightemitting element.

SOLUTION: A first optical signal L1 is made incident on a luminous flux branch film 6 in an S polarization state. A laser diode 3 is arranged on a semiconductor substrate 1 so that the first optical signal L1 becomes the S polarization state for the luminous flux branch film 6. Then, the majority of the light quantity of the first optical signal L1 emitted from the laser diode 3 are reflected by the luminous flux branch film 6 to be 90° deflected. A second optical signal L2 is emitted from the end surface of the optical fiber 11 to arrive at the



luminous flux branch film 6 through a lens 8. Thus, the luminous flux branch film 6 makes nearly half or above of the light quantity of the second optical signal L2 emitted from the end surface of the optical fiber 11 reach a photodiode 4.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

04.12.2001

Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出願公開番号 特開平10-153720

(43)公開日 平成10年(1998)6月9日

s

(51) Int.Cl.*			
G02B	6/28		

6/42

識別記号

F.I

G 0 2 B 6/28 6/42

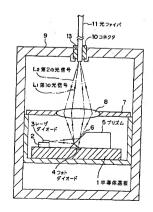
審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 7 頁)

(21) 出願番号	+	特願平8-314009	(71)出顧人	000002185	
				ソニー株式会社	
(22)出顧日		平成8年(1996)11月25日		東京都品川区北品川6丁目7番35号	
			(72)発明者	井上 龍男	
				東京都品川区北岛川6丁目7番35号	ソニ
				一株式会社内	
			(72)発明者	鳥海 詳一	
				東京都品川区北岛川6丁目7番35号	ソニ
				一株式会社内	
			(74)代理人	弁理士 小池 晃 (外2名)	
			1		

(54) 【発明の名称】 光送受信装置

(57) 【要約】

【課題】 一: 二次双方向の光通信回路用の光送受信装置において、送相光信号が光通信回路を構成する光ファイバに入射される効率を向上させ、送信光信号を奏するレーザダイオードの発光光量を増大させることなく、光通信回路の充分な性能、信頼性が確保できるようにする。 「解決手段」 レーザダイオード3より発せられる送信光信号1、に、5個光状態でプリズム5の斜面部上の偏光反射膜6に入射される。この送信光信号1、は、偏光反射膜6に入射される。この送信光信号1、は、偏光以射される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 一芯双方向光通信回路における通信回線 となる光ファイバに接続され、送信する第1の光信号を 上記光ファイバに入射させるとともに該光ファイバを介 して送られてくる第2の光信号を受信する光送受信装置 であって、

直線偏光状態の上記第1の光信号を出射する発光素子と、

上記第1の光信号を上記光ファイバの端面に入射させる レンズと、

上記発光素子より上記光ファイバの端面に至る光路上に 配設され、該光ファイバの端面より出射される上記第2 の光信号を該発光素子に至る光路より分岐させる光東分 岐膜と、

上記光束分岐膜を介して、上記第2の光信号を受光する 受光素子とを備え、

上配光束分核膜は、反射率及び透過率が偏光核存柱を有 し、上記発光業子より発せられた前の光信の 大部分を上記光ファイバの傾而と至らしめるとともに、 該光ファイバの傾而より射出された第2の光信号の光量 の路々半分以上を上記受光業子に至らしめることとなさ れた光栄参視を振

【請求項2】 発光素子及び受光素子は、同一の基板上 に配設され、

光束分岐膜は、上記基板上に配設されたプリズムの表面 部上に形成されている請求項 1 記載の光送受信装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本窓明は、光ファイバを用いた一芯双方向光通信回路において用いられる光送空間装 30 題に関する技術分野に属し、特に、プラスチック光ファイバによる宅内、構内通信網として用いて好適な光通信回路において用いられる光送空信装置に関する技術分野に属する。

[0002]

【従来の技術】従来、光送受信装置により接続されて構成される光通信回路が提案されている。このような光通 信回路を構成する光送受信装置は、例えば、コンピュー 夕及びデジタルビデオ装置やオーディオ装置等の種々の 機器間の接続に用いられている。

【0003】この光送受信装置は、図9に示すように、 送信用の第1のプラスチック光ファイバ101及び受信 用の第2のプラスチック光ファイバ101及び受信 用の第2のプラスチック光ファイバ102とを保持して いるプラグ103が接続されるソケット104を有して 構成されている。この光送受信装置は、上記ソケット1 04内に、送信する信号に応じて変調された第1の光信 号106を受する発光業子105及び送信される信号に 応じて変調された第2の光信号107を受光する受光素 子108を内蔵している。これら発光素子105及び受 光素子108間は、波光壁199により隔でられてい

ス

【0004】上記プラグ103が上記ソケット104に 接続された状態においては、上記発光素子105が発す る第1の光信号106は、上記第1のプラスチック光フ イバ101の端面に入射される。また、上記プラグ1 03が上記ソケット104に接続された状態において は、上記第2のプラスチック光ファイバ102の端面よ り射出される第2の光信号107は、上記受光来子10 8により曼光される。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述のよう な光送受信被題を用いて構成される光通信回路は、送信 用と受信用とで計2本のブラスチック光ファイバを用いて構成されるため、宅内や構内の通信網として用いる光通信回路としては好適でない。すなわち、宅内や構内の通信網として用いる光通信回路は、一芯双方向の光通信同路として、構成を簡素化する必要がある。

[006] このような一芯双方向の光通信回路を構成するための光送受信装置においては、送信信号である第 2の光信号と受信信号である第 2の光信号と中軸上に重ね合わせる必要がある。このように、進行方向が互いに逆方向である2つの光束を同軸上に重ね合わせる手段としては、いわゆるハーフミラーに選通際)を用いるとが考えられる。すなわち、上記第1及び渡2の光信号のいずれか一方の光路を該ハーフミラーを透過する光路とし、これら各光信号の他方の光路を該ハーフミラーにおいて反射される光路とすることにより、これら第1及び第2の光信号は、同軸上に重ね合わされる。

【0007】しかしながら、このハーフミラーにおいては、透過率と反射率との合計が100%を超えることはないため、これら反射率及び透過率は、それぞれ50%以下となる。すなわち、ハーフミラーを用いて第10%信号と第20%信号を重ね合わせることとした場合、このハーフミラーを透過する光信号及びこのハーフミラーにより反射される光信号は、それぞれ、このハーフララーにおいて50%程度場は、それぞれ、このハーフララーにおいて50%程度場よすることとなる。

[0008] 送信信号である第1の光信号の上記プラス チック光ファイバへの入射光電が減少すると、伝送可能 距離が短縮化し、光通信回路の充分な性能、信頼性を確 保することができない。

[0009] このような、ハーフミラーにおける光量の 振失を補うために、上記発光楽子における発光光量を増 大きせることが考えられる。しかしながら、上記程光素 子として使用されるレーザダイオードにおいては、発光 光量と素子の寿命や信頼性とはトレードオフの関係にあ るので、発光光量を増加させれば、素子寿命の知命化や 信頼性の体下が根来される。

【0010】そこで、本発明は、上述の実情に鑑みて提案されるものであって、一芯双方向の光通信回路を構成 50 する光送受信装置であって、送信用の光信号が光通信回 路を構成する光ファイバに入射される効率を向上させる ことにより、送信用の光信号を発する発光素子の発光光 最を増大させることなく、光通信回路の充分な性能、信 頼性の確保を可能とする光送受信装置の提供という課題 を解決しようとするものである。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明に係る光送受信装 置は、一芯双方向光通信回路における通信回線となる光 ファイバに接続され送信する第1の光信号を上記光ファ イバに入射させるとともに該光ファイバを介して送られ てくる第2の光信号を受信する光送受信装置であって、 上述の課題を解決するため、直線偏光状態の第1の光信 号を出射する発光素子と、この第1の光信号を光ファイ パの場面に入射させるレンズと、該発光素子より該光フ アイバの端面に至る光路上に配設され該光ファイバの端 而より出射される第2の光信号を該発光素子に至る光路 より分岐させる光東分岐膜と、この光束分岐膜を介して 該第2の光信号を受光する受光素子とを備えており、光 東分岐膜は、反射率及び透過率が偏光依存性を有し、該 発光素子より発せられた第1の光信号の光量の大部分を 該光ファイバの端面に至らしめるとともに、該光ファイ パの端面より射出された第2の光信号の光量の略々半分 以上を該受光素子に至らしめることとなされたものであ

[0012] また、本発明は、上紀光送受信装置において、発光素子及び受光素子を同一の基板上に配設し、光 来分岐腺を該基板上に配設されたプリズムの表面部上に 形成したものである。

[0:0:13]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面 30 を参照しながら説明する。

【0014】本発明に係る光送受信装置は、図1に示す ように、一志双方向光過信即数における通信即数となる 光ファイバ11に接続され、送信する第1の光信号1。 を該光ファイバ11に入射させるとともに、該光ファイ バ11を介して送られてくる第2の光信号1。を受信す 分光受侵侵能である。この一志双方の光過信回路は、 宅内、構内通信額として用いて好適なものである。上記 光ファイバ11としては、大口径(例えば、直径1mm 段郎)のプラスチック米ファイバが用いられる

[0015] この光送受信装置は、図2に示すように、 直線偏光状態の第1の光信号し、を出射する発光素子と なるレーザゲイオード3及び第2の光信号し、を受光す る受光素子となるフォトダイオード4を有して構成され ている。これらレーザダイオード3及びフォトダイオー ド4は、図3に示すように、同一の基板であるシリコン 半導体やガリウム砒素半導体からなる半導体基板1上に 配設されている。すなわち、フォトダイオード4は、半 導体基板1の表面部上に形成されている。また、レーザ ダイオード3は、半導体基板1上に配設されたヒートシ 50 ンク部2上に配設されている。このレーザダイオード3 は、半導体基板1の上面部に平行な方向に直線偏光状態の拡散光束であるレーザ光束を射出する。

【0016】上記レーザダイオード3の発するレーザ光 東は、送信する信号に応じて変調されたものとなされて おり、上記第1の光信号し」となっている。この第1の 光信号しは、上記半率体基板1上に配設されたプリズ ム5の傾斜面部に対して入射される。このプリズム5 は、一端部が傾斜面部となされ、上記フォトダイオード 4トに位階に入る設されている。

【0017】上記プリズム5の傾斜面部は、上記半導体 基板1の上面部に対して45*の傾斜を有しており、上 記レーザダイオード3より射出される第1の光信号した を90*偏向させ、半導体基板1の上面部に対する垂直 方向に進行する光珠とする。このプリズム5の傾斜面部 の表面部上には、光束分岐膜6が形成されている。

「〇の18」上記光束分域版 6は、いわゆを個光反射膜 であって、関ちに示すように、反射率及び透過率が偏光 佐存性を有している。すなわち、設計中心被長 例えば 790 nm) において、S偏光入射光束の反射率 8 は、路々100%に近い。一方、設計中心被長において、P偏光入射光束の反射率 P pは、路々6である。【0019】上記第1の光信号1には、上記光束分岐膜6に対して、S偏光状態で入射される。上記レーザダイオード3は、第1の光程号上1が光束分岐膜6に対して S偏光状態となる方向となされて、上記半導体基板1上に配設されている。したがって、レーザダイオード3は、分岐膜6によって反射されて90°偏向される。したがって、この外送受信装置においては、レーザダイオードのて、この外送受信装置においては、レーザダイオードって、この外送受信装置においては、レーザダイオードので、この外送受信装置においては、レーザダイオードので、の外送受信装置においては、レーザダイオードので、の外送受信装置においては、レーザダイオードので、の外送受信装置においては、レーザダイオードので、の外送受信装置においては、レーザダイオードの大能信号にからかないまた。

として光ファイバ11に入射させることができる。 【0020】上記光束分岐勝6により反射された第1の 光信号Liは、レンズ8を介して、上記光ファイバ11 の端面に至る。このレンズ8は、第1の光信号Liを集 光させて光ファイバ11の端面に入射させる。この 次8は、上記半導体基板1を収納している産体火のハウ ジング7の上面部に形成された透孔に嵌合されて支持され、上記プリズム5の傾斜面部に対応する位置に配設されている

【0021】上記ハウジング7は、図1及び図4に示すように、ソケットのに収容されている。このソケットは、ブラグ嵌合孔13が設けられている。このプラグ 嵌合孔13には、上記光ファイパ11の先端ණを保持したブラグ16のコネクを部10が増配可能に嵌合されている。光ファイパ11の先端部は、コネクタ部10がブラグ嵌合孔13に除合されていることにより、上記レンズ8の光輪上に位置し、このレンズ8に対向している。【0022】なお、上記コネクタ部10の側面部には、可接変位可能なロック爪15が設けられている。このロ可能ないウイバ15が設けられている。このロ可能なロック爪15が設けられている。このロ

ック川15は、コネクタ部10がブラグ嵌合孔13に依合されたとき、このブラグ嵌合孔13の腕壁部に設けられたロック孔14に係合して、ブラグ嵌合孔13からのコネクタ部10の脱落を防止する。また、ソケット9からは、レーザダイオード3及びフォトダイオード4に接続されたコード12が12時よれている。

[0023] そして、上記孔ファイバ11を介してこの 光送受信装置に対して送信されてくる第2の光信号1.2 は、光ファイバ11の端面より射出され、上記レンズ8 を介して、上記光現分岐頭61至8。この第2の光信号 10 上1は、無偏光(ランダム偏光)光東である。光東分岐 腰6は、図6に示すように、無偏光光東に対しては、設 計中心被長(例えば、790nm)について、反射率R が略々50%となっている。この反射率Rは、

に相当する。また、光束分岐膜6は、無偏光光東に対しては、設計中心波長について、透過率Tが略々50%となっている。この反射率Tは、

T = (Tp+Ts)/2

R = (Rp + Rs) / 2

に相当し、

- 11111101

T p = 1 0 0 - R pT s = 1 0 0 - R s

であることから、略々50%となる。

【0024】 したがって、上記光東分岐腰6は、上記光 アイバ11の端面より射出された第2の光信号しょの 米量の略々半分以上を上記フォトダイオード4に至らし める。すなわち、光東分岐膜6は、レーザダイオード3 より光ファイバ11の端面に至る光路上に記載されてお り、光ファイバ11の端面より出射される第2の光信号 したレーザダイオード3に至る光路より分岐させて、 フォトダイオード4に入射させる。このフォトダイオー ド4は、上記光東分岐膜6を介して、上記第2の光信号 したを受光することとなる。

[0025]上記フォトダイオード4よりの光検出出力 は、上記第2の光信号 Liの強度に応じて変調されたも のとなっている。この光検出出力に基づいて、復調処理 を行うことにより、送信されてきた信号を復調すること ができる。

【0026】また、本発明に係る光送受信を置は、レーザダイオード3及びフォトダイオード4を同一の基板上に配設せずに、図8に示すように、それぞれを独立的な素子として構成し配設して構成することとしてもよい。この場合においては、上記光東分岐膜は、レーザダイオード3の発光光東である第1の光信号の分能に対して45。傾倒されて配設された透明な平行平面板170表面上に形成される。この場合においても、第1の光信号は、光東分岐膜に対して5個光状態となされて入射され、この光東分岐膜に対して5個光状態となされて入射され、この光東分岐膜により、略々100%の光量が反射され、レンズ8を介して、光ファイバ11に喧画に入射される。

【0027】上記第2の光信号は、無偏光光束であるので、略々50%の光量が、光束分岐膜を透過して、フォトダイオード4に受光される。

【0028】そして、本発明に係る光送受信装置は、レーザダイオード3及びフォトダイオード4のそれぞれを独立的な素子として構成し配設して構成する場合において、図7に示すように、第1の光信号が上記光束分岐膜を透過して上記光ファイバ11に入射されるように構成してもよい。この場合において

も、光束分板膜は、レーザダイオード3の発光光束である第1の光信号の光輪に対して45・傾斜されて配設された透明な平行平面板17の表面部上上形成される。そして、この場合においては、第1の光信号は、光束分岐膜に対して下偏光纤维となされて入射され、この光束分岐膜において、略4100%の光量が透過され、レンズ8を介して、光ファイバ11に幅面に入射される。 【0029】上記第2の光信号は、無偏光光束であるの

【0029】上記第2の光信号は、無偏光光束であるので、略々50%の光量が、光束分岐膜において反射され、フォトダイオード4に受光される。

0 [0030]

【発明の効果】上述のように、本発明に係る光送受信装置は、一芯双方向光遊信回路における適信回路となる光ファイバに接続され送信する第1の光信号を上記ポファイバに入射させるとともに該光ファイバを入作して送られてくる第2の光信号を受信する光送受信装置であって、直線偏光状態の上記第1の光信号を出射する発光業子、この発光素子より光ファイバの端面に至る光路上に配設され該光ファイバの端面より出射される第2の光信号を該発光業子に至る光路より分岐させる光束分岐膜

と、この光束分岐酸を介して第2の光信号を受光する受 光素子とを備え、該光束分岐膜は、反射率及び透過率が (風光佐存性を有し、第1の光信号の光盤の米粉を光フ ァイバの端面に至らしめるとともに、第2の光信号の光 虚の略々半分以上を受光業子に至らしめる。 (2031) するわち、本発明は、一次双方輪の光浦信

回路を構成する光送受信核値であって、送信用の光信号 が光通信回路を構成する光ファイバに入射される効率を 向上させることにより、送信用の光信号を発する発光業 子の発光光量を増大させることなく、光通信回路の充分 40 な性能、信頼性の確保を可能とする光送受信袋置を提供 することができるものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る光送受信装置の構成を示す縦断面 図である。

【図2】上記光送受信装置の要部の構成を示す側面図で ある。

【図3】上記光送受信装置の要部の構成を示す斜視図である。

【図4】上記光送受信装置の外観の構成を示す斜視図で 50 ある。

【図5】上記光送受信装置を構成する光束分岐膜の直線 偏光光束に対する反射特性を示すグラフである。

【図6】上記光送受信装置を構成する光束分岐膜の無偏 光 (ランダム偏光) 光束に対する反射及び透過特性を示 すグラフである。

【図7】本発明に係る光送受信装置の要部の構成の他の 例を示す側面図である。

【図8】本発明に係る光送受信装置の要部の構成のさら

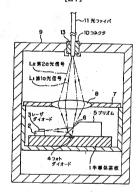
に他の例を示す側面図である。

【図9】従来の光送受信装置の構成を示す縦断面図であ 3.

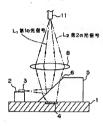
【符号の説明】

1 半導体基板、3 レーザダイオード、4 フォトダ イオード、5 プリズム、6 光束分岐障、8 レン ズ、11 光ファイバ、L: 第1の光信号、L2第2の 光信号





[図2]



[図3]

